【メモリおよび SSD のグレード選択について】

メモリおよび SSD の価格高騰への対応として、ネクスコム･ジャパンでは、お客様のご要望に応じて以下のグレードをご選択いただけます。

- メモリ ：産業用グレード / コンシューマグレード
- SSD　：産業用グレード / コンシューマグレード

価格および納期はグレードによって異なりますので、お見積りをご依頼いただく際に、ご希望のグレードをお知らせくださいますようお願いいたします。なお、コンシューマグレード製品には、台湾の Silicon Power（シリコンパワー）社製を採用しております。同社とは 10 年以上にわたる取引実績があり、通常のご使用環境において、産業用グレードとの動作上の差異はございません。

コンシューマグレードのメリット	コンシューマグレードの留意点
・低価格 ・短納期	・型番の固定ができません ・修理時の解析レポートはご提供できません ・動作保証温度範囲の下限は 0℃ となり、マイナス温度環境には対応しておりません

昨今のメモリおよび SSD の価格高騰は一時的なものではなく、今後数年間にわたり継続することが予想されております。そのため、ネクスコム･ジャパンでは当面の間、メモリおよび SSD について産業用グレードとコンシューマグレードの選択制を実施いたします。お客様の用途やご使用環境、ご予算に応じて最適な構成をご提案いたしますので、ご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



●会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。●このカタログに記載されている内容は製品改良のため、予告なく仕様･デザイン等を変更する場合があります。●このカタログの記載内容は2026年11月現在のものです。

NEXCOM

株式会社ネクスコム・ジャパン

〒 108-0014 東京都港区芝 4-11-5 田町ハラビル 9 階
TEL：03-5419-7830　Email：sales@nexcom-jp.com
URL：http://www.nexcom-jp.com

2026112500

スマートリテール･サイネージ
ソリューションセレクトカタログ Vol. 8

NEXCOM



Intelligent Platform & Service in Smart City

Smart Retail
Digital Signage
Interactive Kiosks
Hospitality



NDiS AIEdge-X XPPC NeU-X

2026.11 | NEXCOM Japan www.nexcom-jp.com

Neu-X

ラインナップ充実
低価格なスマートシティコントローラ
バリューモデルも展開中

Neu-X102-N50 p.6



Neu-X1045-N355



Neu-X304 p.8





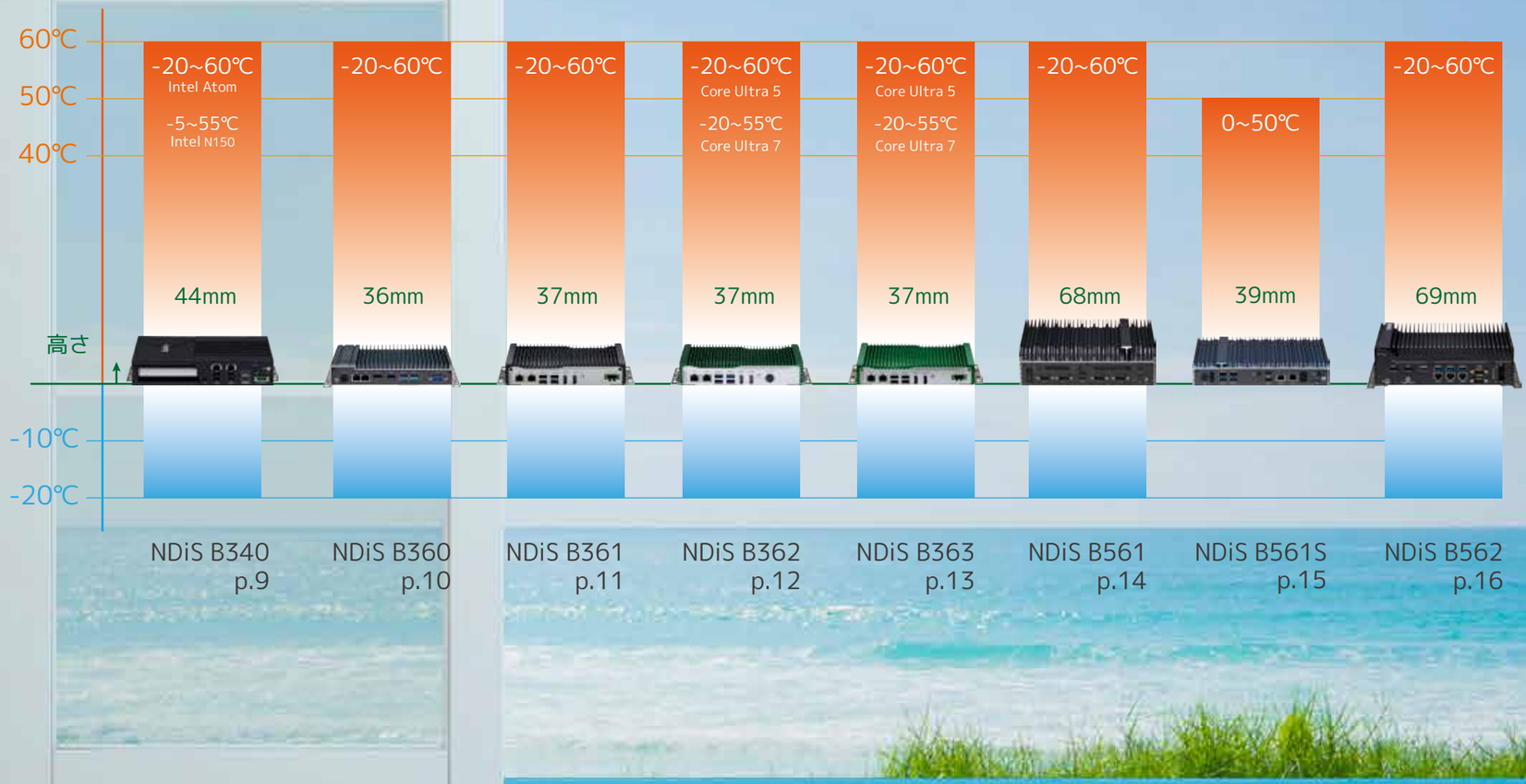
X シリーズは、低価格を実現した産業用ファンレス・スマートシティ・コントローラです。
デジタルサイネージからゲートウェイまで、
インドアユースに適しています。

In-Door

Semi Out-Door

NDiS

ネクスコムのフラグシップ高性能 STB
より信頼性の高いビジュアルソリューションを実現



NDiS B340 p.9
NDiS B360 p.10
NDiS B361 p.11
NDiS B362 p.12
NDiS B363 p.13
NDiS B561 p.14
NDiS B561S p.15
NDiS B562 p.16

NDiS シリーズは、2009 年のデビュー以来 17 年に渡り、世界中で運用されているネクスコムのデジタルサイネージ用 STB です。高信頼性をポリシーとし、より広い動作温度範囲や設置しやすい薄型のボディなど、インドアはもちろんアウトドアユースにも適しています。駅や空港をはじめとする公共機関やリテールマーケットなど、設置環境を選びません。

Neu-X シリーズ
エッジコンピューティング
システム



XPPC シリーズ
タッチパネル PC



SPPC シリーズ
極薄ワイド
タッチパネル PC



AIEdge-X® シリーズ
AI エッジコンピュータ



NDiS B シリーズ
インダストリアル
ビジュアルエンジン



HPPC シリーズ
4:3 高輝度タッチパネル PC



あなたの専用ハードウェアをつくります！
ソフトウェア単品販売から、アプライアンス販売にチャレンジしませんか？ ODM

NEXCOMは、強力な既製ソリューションに加え、30年以上にわたるグローバル市場への製品提供で培ったノウハウを活かし、包括的なODMおよびカスタマイズサービスを提供しています。

標準品をベースに



「起動時に自社ロゴが出るように」　「本体の色は白にしたい」

「自社ソフトウェアをプリインストール」　「フロントに自社ロゴと専用型式を」

必要な機能だけを、最適な形で！
貴社のビジネスに最適化された専用ハードウェアを提供します。



NEXCOM が提供する
3 つの ODM
ソリューション

01 標準品の提供

02 標準品をベースとした
カスタム製品の提供

03 フルカスタム
製品の提供

01、02、03 のいずれのソリューションの場合でも、BIOS（デフォルト値の変更やロゴの表示）やファームの変更・OS やアプリケーションのインストールなどが可能です。国内でのアセンブリ、サポート、修理等、殆どのアフターケアは国内で実施いたします。

標準モデル



・COM x2
・電源入力 12V DC

標準モデル



・不要な I/O の削除
・フロントラベル
・本体のカラーチェンジ

標準品をベースとしたカスタマイズ製品事例

標準品をベースにカスタマイズを行うことで、比較的低コスト・短納期での開発が可能となり、ニーズに合わせた専用仕様を実現しつつ、自社ブランドのハードウェアとして展開いただけます。ロゴの印刷や筐体の色・デザイン変更などにも対応可能で、OEM ／ ODM 製品としての販売にも適しています。

Neu-X101-6C-DC
・COM x 6
・9 ～24VDC 対応



Neu-X102-N97-14C
・COM x 14



Zabbix サーバー搭載モデル



ZS-7000シリーズ/ ZS-5000シリーズ

ボディのカラーチェンジ

本体ケースのカラーチェンジは ODM として 200 台ロットより対応致します。ご希望の色をパントーンナンバーでご指定ください。

フロントステッカー製作（ネットワーク製品）

オリジナルフロントステッカーの作成により、社名やロゴ、インターフェース名を、ボディカラーに合わせたデザインや配色により自由にカスタマイズ可能です。

ステッカーは 200 枚から作成できます。低価格な初期費用だけで OK。作成したフロントステッカーは弊社でお預かりし、本体の出荷に合わせて貼り付けて出荷します。

BIOS のカスタマイズ

起動時のロゴ表示・デフォルト値の変更等をご希望に合わせ専用 BIOS を作成します。出荷時には BIOS のバージョンや設定値の変更を行います。

ファームの変更

必要に応じてお客様合わせたファームウェアの変更を行います。

アプリケーションと OS イメージ

Linux のイメージ作成をはじめとして、貴社アプリケーションのインストールなど各種キッティングサービスを行います。面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けるような状態で出荷可能です。

各種認証取得

標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI/UL/CCC/KC/BSMI 等の各種認証の取得代行を承ります。

VALUE MODEL*

Neu-X102 シリーズ

LTE

幅広い用途に対応する 2 タイプのスマートシティコントローラ

Neu-X102 シリーズは、Neu-X101 のデザインを継承し、Intel® Processor N50、N97 の CPU を搭載。低消費電力・低価格で大幅にアップグレードされました。高速な N97 CPU を搭載したコントローラは、大型ヒートシンクによる効率的な放熱設計により、高性能を活かした IoT ゲートウェイとして最適なパフォーマンスを提供します。



Neu-X102-N50



Neu-X102-N97



Neu-X102-N50 背面



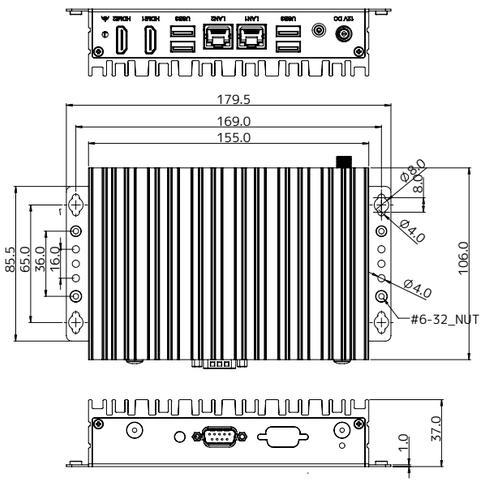
Neu-X102-N97 背面

Neu-X102-N50：
Intel® Processor N50（2 Core, 最大3.4 GHz）
Neu-X102-N97：
Intel® Processor N97（4 Core, 最大3.6 GHz）

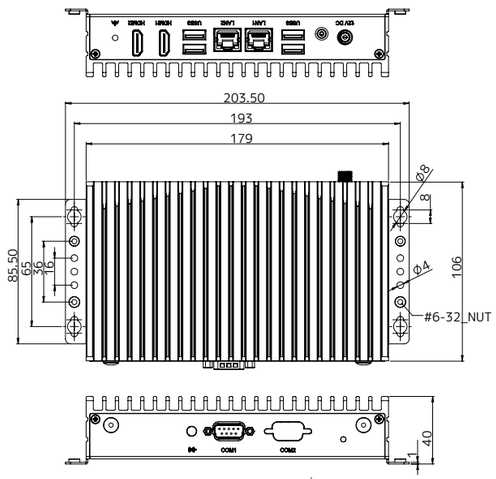
- Intel® UHD graphics
- DDR4 SO-DIMMスロット x 1 最大16GB
- RS232/422/485 x 1, 2.5GbE LAN x 2
- USB3.2 x 4, HDMI1.4 x 2
- M.2 x 1（SSD）
- Mini-PCIe スロット x 1 (LTE), Nano-SIMスロット x 1
- 12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 Neu-X102-N50 : 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)　重量 0.85 kg　動作温度範囲 -5℃～ 50℃

外形寸法 Neu-X102-N97 : 179mm (W) x 106mm (D) x 40mm (H)　重量 0.9 kg



Neu-X102-N50



Neu-X102-N97

NeW

Neu-X1045-N150

LTE

Intel N150 搭載　低消費電力で発熱を抑えたファンレス スマートシティコントローラ

Neu-X1045-N150 は、好評をいただいている Neu-X102 シリーズの追加モデルです。新型 CPU と DDR5 メモリを採用し、最新仕様へアップデートすることで、さらなる使いやすさを実現しました。CPU ボードは Neu-X102 と同一仕様を維持しているため、既存モデルと同様の高い信頼性を確保しています。また、搭載 CPU の TDP は約半分に抑えられており、発熱を低減しながら高いパフォーマンスを発揮します。さらに、今後は Core 3 搭載モデルの発売も予定しています。



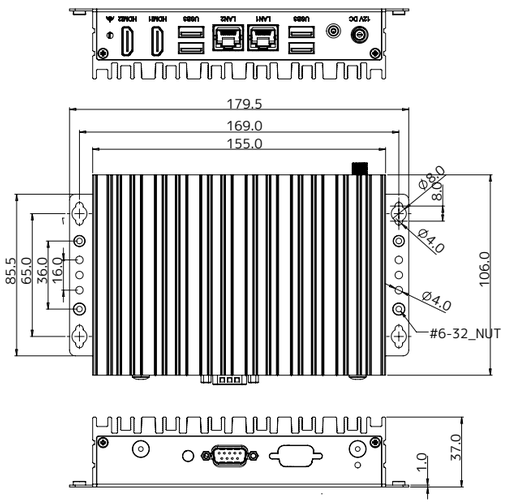
Neu-X1045-N150



Neu-X1045-N150 背面

- Intel® Processor N150（4 Core, 最大3.6 GHz）
- Intel® UHD graphics
- DDR5 SO-DIMMスロット x 1 最大16GB
- RS232/422/485 x 1, 2.5GbE LAN x 2
- USB3.2 x 4, HDMI1.4 x 2
- M.2 x 1（SSD）
- Mini-PCIe スロット x 1（LTE）, Nano-SIMスロット x 1
- 12V DC / 60W ACアダプタ付属

外形寸法 155mm (W) x 106mm (D) x 37mm (H)　重量 0.85 kg　動作温度範囲 -5℃～ 50℃



Neu-X304-H610

IoT エッジ向け第 12/13 世代 Intel プロセッサ搭載

新型 CPU を搭載可能な Neu-X304 システムは、新時代の AI とビジュアルエッジコンピューティングの性能と効率の融合を提供し、ヘルスケアサービス、公共交通機関の監視、デジタル教育システム、AI 認識、データセンター・クラウドコンピューティングなど、産業における多目的なアプリケーションをサポートします。

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ プロセッサ（35W）
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE　（4 Core 4P0E，8スレッド）
Core i5-12500TE　（6 Core 6P0E, 12スレッド）
Core i7-12700TE（12 Core 8P4E, 20スレッド）
Core i9-12900TE（16 Core 8P8E, 24スレッド）



Neu-X304-H610

Neu-X304-Q670 もラインナップ！

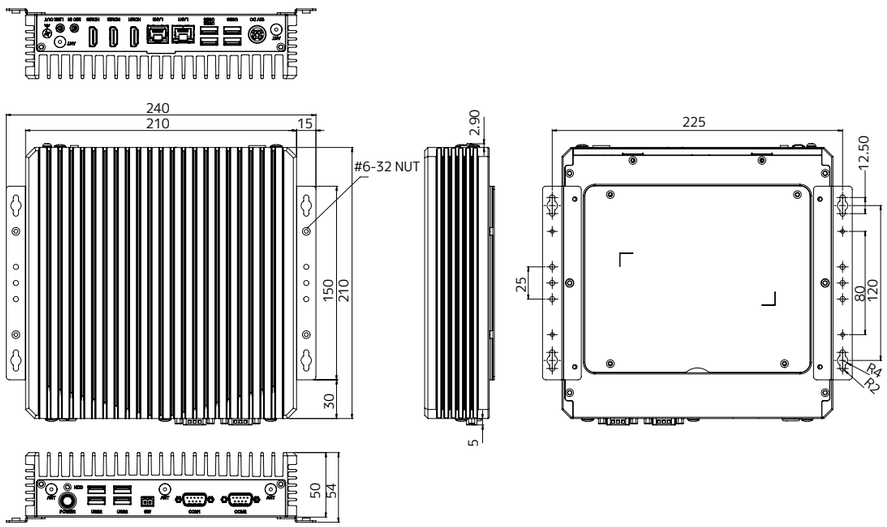
・Intel® PCH H610E
・ワイドレンジ（12 ～ 24V DC）入力
・Intel® AMT（インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー）対応



Neu-X304-H610 背面

- Intel® PCH H610E
- Intel® UHD Graphics
- DDR5 SO-DIMMスロット x 2 最大64GB
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 1
- USB3.2 x 3, USB2.0 x 5
- HDMI 2.0 x 3, LVDS x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1（LTE/5G), Micro-SIMスロット x 1
- リモートスイッチ端子 x 1
- 12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法　210mm (W) x 210mm (D) x 50mm (H)　　重量　2.6 kg　　動作温度範囲　-5℃～ 45℃



NeW

NDiS B340/NDiS B340E1 シリーズ

低消費電力 Intel プロセッサ搭載　PCIe 拡張対応のファンレスエッジコンピュータ

NDiS B340 シリーズは、Intel Atom® 7213RE / x7433RE、Intel® Processor N97 / N150 に対応した、コンパクトなファンレスエッジコンピュータです。HDMI 2.0 x 2、2.5GbE LAN x 2、シリアル、プログラマブルGPIOを備え、オプションでPCIe(x4)拡張にも対応、PoE やキャプチャカードなどを追加でき、デジタルサイネージ、産業制御、交通、エッジゲートウェイなど幅広い用途に適しています。



NDiS B340 シリーズ

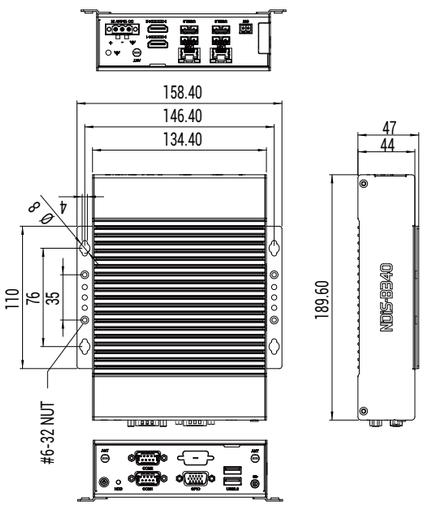
NDiS B340E1シリーズ
（NDiS B340 + 拡張ユニット）



Intel® Processor N150：
　DDR5 SO-DIMM スロット x 1　最大16GB
Intel Atom® x7213RE / x7433RE：
　DDR5 SO-DIMM スロット x 1　最大32GB

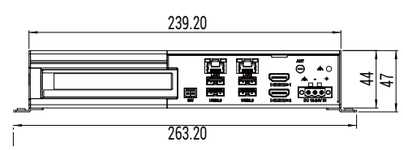
- Intel® Graphics
- RS232/422/485 x 2, GPIO（DI x 6, DO x 6）
- 2.5GbE LAN x 2, USB2.0 x 6, HDMI2.0 x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1, M.2 x 1（LTE/5G), Nano-SIMスロット x 1
- 12～24V DC / 120W ACアダプタ付属
- リモートスイッチ端子 x 1

外形寸法　NDiS B340　: 135mm (W) x 190mm (D) x 44mm (H)　　重量　1.3 kg　　動作温度範囲　Intel Atom® Processor X シリーズ 製品：-20℃～ 60℃
外形寸法　NDiS B340E1　: 240mm (W) x 190mm (D) x 44mm (H)　　重量　2.0 kg　　動作温度範囲　Intel® Processor N シリーズ製品：-5℃～ 55℃



NDiS B340シリーズ

NDiS B340E1シリーズ
（NDiS B340 + 拡張スロット（PCIe(x4) x 1）



NDiS B360 / NDiS B360-DC

第 11 世代 Intel® Core ™ i プロセッサ搭載　TDP 15W /10nm でより軽やかな動作性能

NDiS B360 は、第 11 世代 Intel® Core ™ i3-1115G4E または Core ™ i5-1145G7E プロセッサをオンボードで搭載した STB です。10 nm SuperFin により、グラフィック性能も一段とレベルアップし、Core i3 でも Celeron J3455 の約 3 倍の CPU パワーを有します。NDiS B360-DC は、配線が容易なブロック電源コネクタを採用し、DC 入力 12-24V をサポートします。同梱の入力コネクタにより装置内の組み込み等に使用可能です。



NDiS B360

NDiS B360：
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1
- DC ジャック
  12V DC / 60W ACアダプタ付属



NDiS B360 背面



NDiS B360-DC

NDiS B360-DC：
- RS232 x 1
- 3極端子ブロック
  24V DC入力（ACアダプタ付属なし）



NDiS B360-DC 背面

NDiS B360 シリーズ共通仕様

NDiS B360-i3：
Intel® Core™ i3-1115G4E（Dual Core, 2.2GHz）
Intel® UHD Graphics

NDiS B360-i5：
Intel® Core™ i5-1145G7E（Quad Core, 1.5GHz）
Intel® Iris® Xe Graphics

- DDR4 SO-DIMM スロット x 1　最大32GB
- GbE LAN x 2, USB3.0 x 4
- HDMI2.0 x 1, DisplayPort++ x 1, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）

外形寸法　200mm (W) x 133mm(D) x 36mm (H)　　重量　1.3 kg　　動作温度範囲　NDiS B360 :　-20℃～ 60℃

デジタルサイネージプレーヤ
NDiS B シリーズ　バリュークラス

NeW

NDiS B361

第 13 世代 Intel® Core ™ i プロセッサ搭載　マルチディスプレイ対応エッジ PC

NDiS B361 は、第 13 世代 Intel® Core ™ i プロセッサを搭載した薄型ファンレスエッジコンピュータです。2 系統の HDMI 1.4 出力を備え、EDID エミュレーションによる安定した表示設定の維持や、CEC による対応ディスプレイの制御が可能です。最大 4096 × 2160 @ 30Hz の高解像度表示に対応し、QSR ドライブスルー、案内端末、バス停、交通情報表示など幅広い用途に適しています。





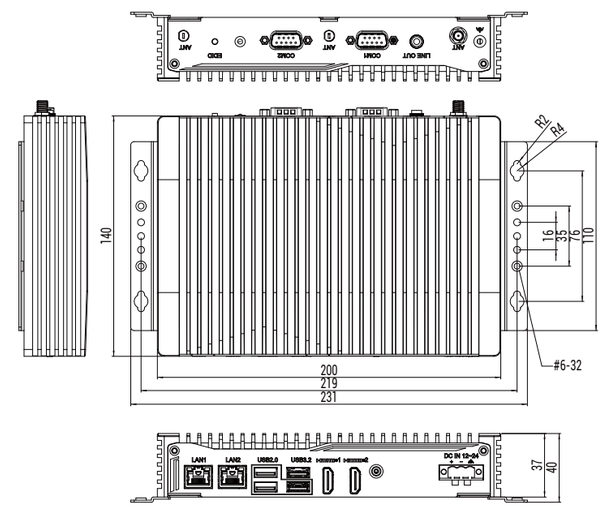
CPUタイプ：
第13世代 Intel® Core™ i プロセッサ
搭載可能CPU：
Intel® Core™ i3-1315UE
Intel® Core™ i5-1335UE
Intel® Core™ i5-1345UE (Intel® AMT 対応)
Intel® Core™ i7-1365UE (Intel® AMT 対応)

Intel® Core™ i3-1315UE ：
Intel® UHD Graphics
Intel® Core™ i5-1335UE / i5-1345UE / i7-1365UE:
Intel® Iris® Xe Graphics

- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大96GB

- RS232/422/485 x 2, GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 1
- USB3.2 x 1, USB2.0 x 3, HDMI1.4 x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1, M.2 x 1（LTE/5G）, SIMスロット x 1
- 12～24V DC入力（ACアダプタ付属なし）

外形寸法　200mm (W) x 140mm(D) x 37mm (H)　　重量　1.5 kg　　動作温度範囲　-20℃～ 60℃



NDiS B362

Intel® Core ™ Ultra プロセッサ搭載　長期供給と NPU 搭載の AI コントローラ

15 年ぶりに大幅なアップデートにより登場した Intel® Core ™ Ultra (Meteor Lake-U　Intel4 プロセス) プロセッサをオンボード。一新されたプロセッサには、CPU、NPU、GPU を搭載し、ハードウエア要件の高い、高速な AI 処理も CPU 内部の NPU　(Intel AI Boost) によりサポートします。GPU は Intel Graphics 搭載。Performance Core x2 と Efficient Core x8、低電力 E Core x2 の 14 スレッドにより、従来のアプリケーションもシームレスな動作を可能としました。

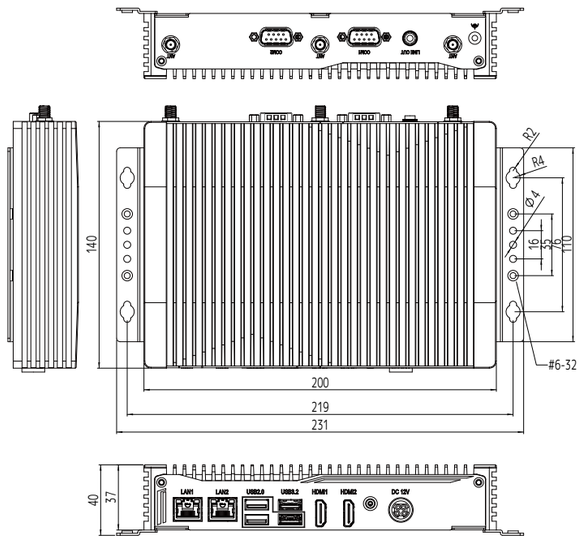




CPUタイプ：
Intel® Core™ Ultra（Meteor Lake）プロセッサ（15W）
搭載可能CPU：
Core Ultra 5, 125U　　Core Ultra 5, 135U
Core Ultra 7, 155U　　Core Ultra 7, 165U
※135U/165U のみ Intel® AMTをサポート

- Intel® Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大96GB
- RS232/422/485 x 2
- GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 1
- USB3.2 x 1, USB2.0 x 3, HDMI x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1（LTE/5G), SIMスロット x 1
- 12V DC / 96W ACアダプタ付属

外形寸法　200mm (W) x 140mm(D) x 37mm (H)　　重量　1.3 kg　　動作温度範囲　Core Ultra 5, 125U & 135U：-20℃～ 60℃
動作温度範囲　Core Ultra 7　155U & 165U：-20℃～ 55℃



NDiS B363

第二世代 Intel® Core ™ Ultra (200U) プロセッサ搭載。低電力 + (NPU) AI

Intel® Core ™ Ultra プロセッサの第二世代 (Arrow Lake-U) をオンボード。Meteor Lake-U（Intel® Core ™ Ultra (100U)）に対して、Core の構成は同じですが動作クロックが向上しました。Performance Core x2 と Efficient Core x8、低電力 E Core x2 の 12 Core 構成で、さらに電力効率が向上、動作温度範囲も広く、使用環境が広範囲になりました。12-24V のワイド DC 入力やブロック電源コネクタなど、インダストリーフィールドでも十分使用可能です。AI 搭載のロボットコントローラから工作機械まで小型ながら高性能な AI 処理を可能としました。

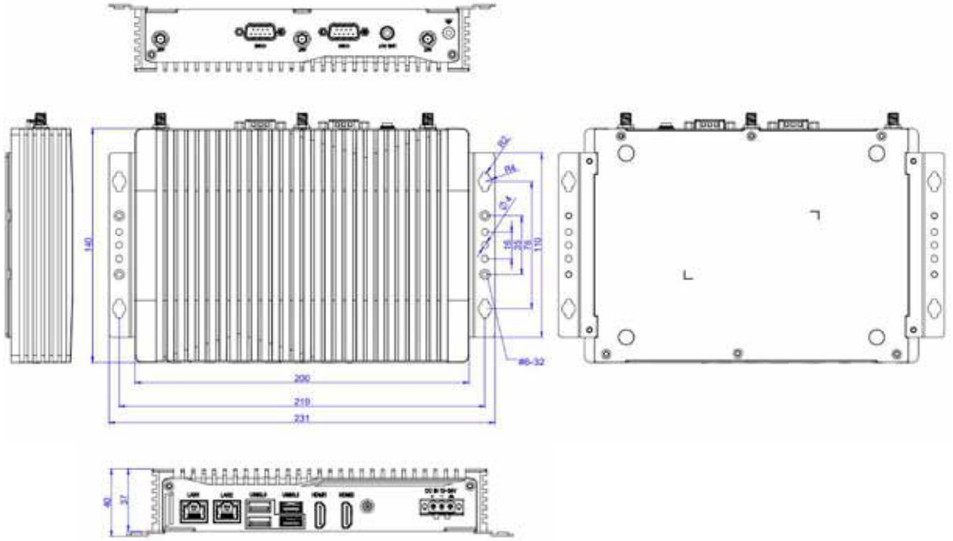




CPUタイプ：
Intel® Core™ Ultra（Series2）(15W)
搭載可能CPU：
Core Ultra 5, 225U　　Core Ultra 5, 235U
Core Ultra 7, 255U　　Core Ultra 7, 265U
※265U/235U のみ Intel® AMTをサポート

- Intel® Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大96GB
- RS232/422/485 x 2
- GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 1
- USB3.2 x 1, USB2.0 x 3, HDMI 2.0 x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1（LTE/5G), SIMスロット x 1
- 12～24V DC入力（ACアダプタ付属なし）

外形寸法　200mm (W) x 140mm(D) x 37mm (H)　　重量　1.3 kg　　動作温度範囲　Core Ultra 5：-20℃～ 60℃
動作温度範囲　Core Ultra 7：-20℃～ 55℃



NDiS B561 / NDiS B561-PoE

第 12/13 世代 Intel® Core ™ i プロセッサ搭載　屋外のデジタルサイネージやキオスク機器向け

NDiS B561 ファンレス・ビジュアル・エッジ・コンピュータは、強力なマルチメディア・コンテンツを扱うことができ、-20 ～ 60℃の幅広い動作温度範囲に対応します。3 つの独立ディスプレイ出力で最大 8K@60Hz の出力が可能で、豊富な接続機能を備えています。PoE ポート x2 を含む LAN ポート x3 の NDiS B561-PoE（動作温度範囲 0℃～ 40℃）もラインナップしました。

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ i プロセッサ（35W）
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE　（4 Core 4P0E，8スレッド）
Core i5-12500TE　（6 Core 6P0E, 12スレッド）
Core i7-12700TE（12 Core 8P4E, 20スレッド）



NDiS B561

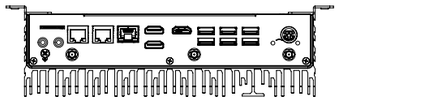
NDiS B561：
- GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 2
- 12~24V DC入力
- 12V DC / 120W ACアダプタ付属

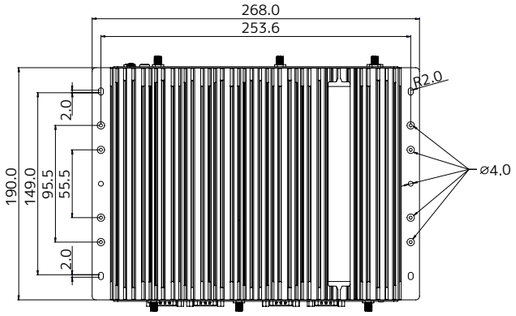
NDiS B561-PoE：
- GbE LAN x 1, 2.5GbE LAN (PoE) x 2
- 24V DC入力
- 24V DC / 180W ACアダプタ付属

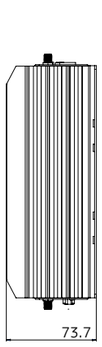
- Intel® Q670E
- Intel® UHD Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大64GB（1スロット最大32GB）
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, USB3.2 x 8
- HDMI2.0 x 2, HDMI2.1 x 1, Line-out x 1, Mic x 1
- M.2 x 2（SSD）
- M.2 x 1（LTE/5G), SIMスロット x 1

外形寸法　238mm (W) x 190mm (D) x 68mm (H)　　重量　4.0kg

動作温度範囲　NDiS B561：　-20℃～ 60℃
動作温度範囲　NDiS B561-PoE：　0℃～ 40℃









NDiS B561 背面

VALUE MODEL

NDiS B561S

第 12/13 世代 Intel® Core ™ i プロセッサ搭載　スリム型のデジタルサイネージやキオスク機器向け

NDiS B561S は、NDiS B561 と同じマザーボードにバリューなチップセットを搭載し、低価格を実現しました。スリムケースに変更したことにより、使用温度範囲は 0℃～ 50℃と狭くなりますが、設置性に優れ、薄型を好むデジタルサイネージ STB 設置環境の要求を満たしています。

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ i プロセッサ（35W）
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE　（4 Core 4P0E，8スレッド）
Core i5-12500TE　（6 Core 6P0E, 12スレッド）
Core i7-12700TE（12 Core 8P4E, 20スレッド）

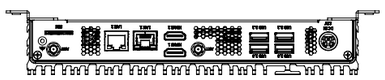


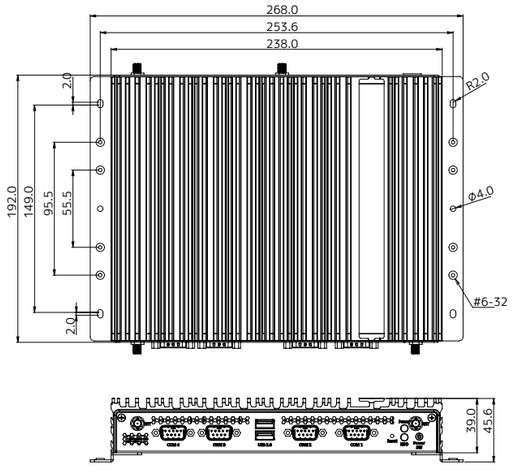
NDiS B561S

- Intel® H610E
- Intel® UHD Graphics
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大64GB（1スロット最大32GB）
- RS232 x 3, RS232/422/485 x 1, GbE LAN x 1、2.5GbE LAN x 1
- USB3.2 x 2, USB2.0 x 4, HDMI2.0 x 2
- M.2 x 2（SSD）
- M.2 x 1（LTE/5G), SIMスロット x 1
- 12V DC / 120W ACアダプタ付属

外形寸法　238mm (W) x 190mm(D) x 39mm (H)　　重量　2.6 kg

動作温度範囲　0℃～ 50℃







NDiS B561S 背面

NeW

NDiS B562

Intel® Core ™（Series 2）/ 第 12/13 世代 Intel® Core ™ i プロセッサ搭載　PCIe(x16) 拡張に対応

NDiS B562 は、Intel® Core ™ Processor（Series 2）および第 12/13 世代 Intel Core i プロセッサに対応した高拡張性エッジコンピュータです。DockInfinity 接続により、グラフィックスカードや各種 PCIe 拡張カードを搭載可能。HDMI 2.0、DisplayPort × 2、USB 3.2、RS-232/422/485 を備え、セルフサービス端末やスマートパーキングなど幅広い用途に適しています。

CPUタイプ：
第12世代 Intel® Core™ i プロセッサ（35W）
搭載可能CPU：
Core i3-12100TE　（4 Core 4P0E，8スレッド）
Core i5-12500TE　（6 Core 6P0E, 12スレッド）
Core i7-12700TE（12 Core 8P4E, 20スレッド）

Intel® Core™（Series2)(45W)
搭載可能CPU：
Core 3, 201TE　　Core 5, 211TE
Core 5, 221TE　　Core 7, 251TE

NDiS B562-R16F：
・PCIe x16拡張カード x1（2スロット幅対応）
・冷却ファン、通気孔を装備
※拡張ユニット（DockInfinity-R16F）のみでもご購入いただけます。



NDiS B562



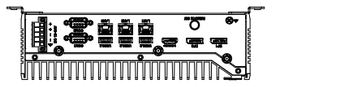
オプション拡張ユニット
DockInfinity-R16F

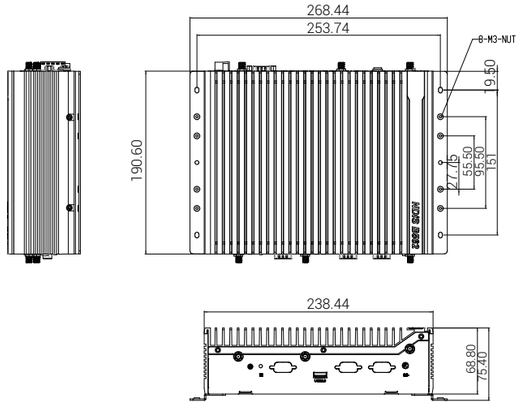
- DDR5 SO-DIMM スロット x 2　最大96GB
- Intel® PCH H610E
- Intel® UHD Graphics
- RS232/422/485 x 2
- GbE LAN x 1, 2.5GbE LAN x 2
- USB3.2 x 3, USB2.0 x 1
- HDMI2.0 x 1, DisplayPort x 2, Line-out x 1
- M.2 x 1（SSD）
- M.2 x 1, M.2 x 1（LTE/5G), SIMスロット x 1
- 12～24V DC 入力（ACアダプタ付属なし）

外形寸法　NDiS B562　：239mm (W) x 191mm (D) x 69mm (H)
外形寸法　NDiS B562-R16F　：359mm (W) x 191mm (D) x 69mm (H)

重量　3 kg
重量　3.8 kg

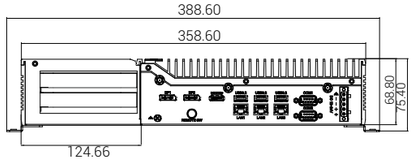
動作温度範囲　-20℃～ 60℃







NDiS B562-R16F
（NDiS B562 + オプション拡張ユニット）



AIEdge-X®80 シリーズ

NVIDIA

NVIDIA® Jetson Orin ™ NX を搭載したエッジ AI コンピュータ

AI-Edge-X®80 は NVIDIA Ampere アーキテクチャ GPU Jetson Orin NX を搭載したエッジ AI コンピュータで、最大 100TOPS を実現しました。-20℃ -60℃のワイドな動作温度範囲。LAN x4 やブロック端子による 24V 電源入力など、リテールはもとよりインダストリーやファクトリーなどの組み込み機器として、様々な分野の AI 要件をサポートします。





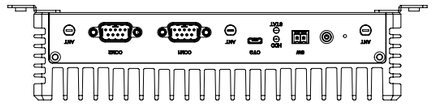
AIEdge-X®80-NX8：
NVIDIA® Jetson Orin™ NX　8GB，70TOPS，　8GB LPDDR5
AIEdge-X®80-NX16：
NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB, 100TOPS, 16GB LPDDR5

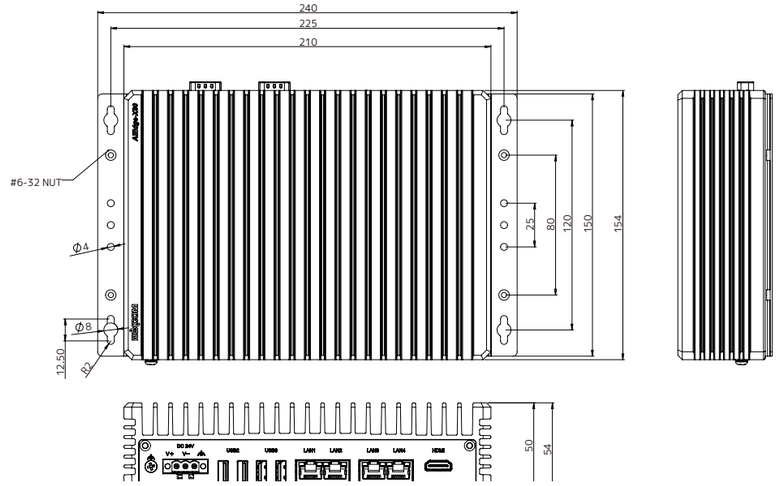
- M.2　128GB SSD 搭載済み
- 1024-core NVIDIA Ampere GPU (32 Tensor Cores)
- RS232 x 1, RS232/422/485 x 1, GbE LAN x 4
- USB3.2 x 2, USB2.0 x 2, USB OTG x 1
- HDMI1.4 x 1
- M.2 x 1（LTE/5G), Nano-SIMスロット x 1
- Mini-PCIeスロット x 1
- 3極端子ブロック　24V DC入力（ACアダプタ付属なし）

外形寸法　210mm (W) x 154mm (D) x 50mm (H)

重量　2.1kg

動作温度範囲　-20 ～ 60℃





NeW

リテール・セルフサービス向け産業用タッチパネル PC

XPPC シリーズ、リテールマーケット向けに開発した、ワイド液晶、ファンレス、静電タッチ式のパネルコンピュータです。VESA やクランプによるマウントにより縦横問わずフレキシブルな設置が可能です。フロントは IP66 に対応し防水対策を施してます。一部の仕様変更や ODM にも対応いたします。

XPPC 10N97：リテール向けスタンダードモデル

Neu-X102-N97 共通のマザーボードを液晶パネルの背面に取り付けた、高性能なファンレス静電容量 (P-CAP) タッチパネル PC です。10 インチ (16:10)、16 インチ (16:9) が選択可能です。

XPPC 10N97シリーズの仕様

- Intel® Processor N97(Quad Core)
- Intel® UHD graphics
- DDR4 SO-DIMMスロット x 1(最大 16GB)
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 1 (XPPC 10はオプション)
- GbE LAN x 2
- USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 2, HDMI x 1
- M.2 2242 x 1 (SSD)
- Mini-PCIeスロット x 1
- 動作温度範囲:0℃～50℃
- 12V DC 入力
- 10インチ　60W ACアダプタ付属
  16インチ　65W ACアダプタ付属







※COM2 はオプションです

XPPC 10-10N97

10.1 インチ　16：10　1280 x 800
261mm（W）x 179mm（D）x 48mm（H） 1.7 kg
VESA マウント：75mm x 75mm







XPPC 16-10N97

15.6 インチ　16：9　1920 x 1080
383mm（W）x 252mm（D）x 52mm（H） 2.9 kg
VESA マウント：100mm x 100mm

NeW

XPPC 16-201：高機能モデル

Intel® Core ™ Ultra（シリーズ 1）プロセッサを搭載した 15.6 インチの高性能ファンレスタッチパネル PC です。1920 x 1080 の FHD 液晶、450cd/m² の高輝度パネル、前面 IP66 対応のスリムベゼルを採用、AI 推論やグラフィックス処理にも対応し、セルフサービス端末、スマートリテール、決済端末など幅広い用途に適しています。

XPPC 16-201の仕様

- Intel® Core™ Ultra (シリーズ1) プロセッサ(15W)
- Intel® UHD graphics
- DDR5 SO-DIMMスロット x 2(最大 96GB)
- RS232/422/485 x 1
- GbE LAN x 1, 2.5GbE LAN x 1
- USB 3.2 x 1, USB 2.0 x 3
- HDMI x 2, Line-out x 1
- M.2 2280 x 1 (SSD)
- M.2 x 1, M.2 x 1(LTE), Nano-SIMスロット x 1
- 動作温度範囲:0℃～50℃
- 12V DC 入力
- 96W ACアダプタ付属





XPPC 16-201

15.6 インチ　16：9　1920 x 1080
383mm（W）x 252mm（D）x 52mm（H） 2.9 kg
VESA マウント：100mm x 100mm

XPPCシリーズ共通仕様

背面には VESA マウントスクリューホールや専用の取付金具を使用して、壁や機器などに固定することができます。LAN x2 ポートを使用し、安定した高速通信が可能です。またフロント部分は IP66 に対応し、防水対策も施しています。

- マルチタッチ10点
  投影型静電容量方式（P-CAP）
- 防塵防滴規格 IP66準拠(フロント部のみ)
- ACアダプタ, ACパワーコード付属



タッチパネルコンピュータ
SPPC シリーズ（Intel Processor N シリーズ）

リテール・スマートシティ向け薄型タッチパネル PC

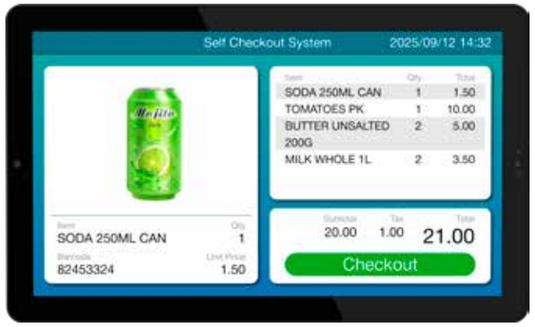
SPPC シリーズは、店舗やセルフサービス端末、デジタルサイネージなど、さまざまな用途に対応する薄型タッチパネルコンピュータです。ファンレス設計で静音性に優れ、設置しやすいスリムな筐体と豊富な接続端子を備えています。

SPPC 16-10N150　20mm薄型モデル

SPPC 16-10N150 は、15.6 インチのフル HD 液晶を搭載した、厚さ 20mm の薄型タッチパネル PC です。Intel® Processor N150 を搭載し、AI を活用した用途にも対応します。豊富な接続端子を備え、セルフサービス端末、スマートリテール、飲食店など幅広い用途で利用できます。

SPPC 16-10N150の仕様

- Intel® Processor N150（Quad Core）
- Intel® UHD graphics
- DDR5 SO-DIMMスロット x 1（最大 16GB）
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 1
- 2.5GbE LAN × 2
- USB 3.2 Type-A x 1, USB 2.0 Type-C × 2
  USB Type-C ×1（電源入力）
- Line-out x 1, Mic x 1, Speaker (2W) x 2
- M.2 2280 x 1（SSD）
- M.2 × 1, M.2 × 1(LTE/5G), SIMスロット × 1
- 動作温度範囲：0℃～50℃
- DC 20V 入力 / 65W ACアダプタ付属



SPPC 16-10N150

15.6 インチ　16：9　1920x1080
385mm (W) x 235mm (D) x 20mm (H)　2.3kg
VESA マウント：100mm x 100mm



タッチパネルコンピュータ
HPPC シリーズ（Intel Atom）

リテール向け高輝度タッチパネル PC

HPPC100 シリーズは、エンベデッド SKU の Intel Arom® x7211RE と、4:3 の高輝度液晶パネルを搭載した、屋内外を問わないパネルコンピュータです。

HPPC 100　4:3・高輝度モデル

4:3 の静電容量タッチ方式の製品は少なく、従来のシステムのパネル部分の置き換えに適しています。ワイドスクリーンに置き換えるには、ソフトウエアの変更や、設置場所の制限など、問題が多く発生しますので比較的容易に更新可能です。動作保証温度は、-20℃～ 60℃とワイドレンジを実現したため、屋外に設置される自動販売機や精算·両替機·宅配ロッカーなど様々用途に大きな変更なく導入可能です。周囲の明るさに合わせて輝度をコントロールすることも可能です。12 インチと 15 インチのラインナップです。

HPPC 100シリーズの仕様

- Intel Atom® x 7211RE
- Intel® UHD Graphics
- DDR4 SO-DIMMスロット x 1
- M.2 x 1（SSD）
- Mini-PCIe スロット x 1
- HDMI x 1, Line-out x 1, LAN x 2
- RS232/422/485 x 1, RS232 x 1
- USB 3.2 x 2, USB 2.0 x 2
- 動作温度範囲：-20℃～60℃
- 12～24V DC 入力（ACアダプタ付属なし）







HPPC12-10X7211

12.1 インチ　4：3　1024 x768
294mm（W）x 248mm（D）x 54mm（H）3.1 kg
VESA マウント：100mm x 100mm







HPPC15-10X7211

15 インチ　4：3　1024 x768
352mm（W）x 296mm（D）x 59mm（H）4.2 kg
VESA マウント：100mm x 100mm

ネクスコム・ジャパンサポート体制
国内向けサポートサービスとオプションサービスのご案内

充実の国内向けサポートメニュー

ミニマムロットは１台から
1台より受注
最低発注数は、システム１台より承ります。

面倒な組立てはお任せ
アセンブリサービス
ご希望の CPU、メモリ、ストレージ、拡張カードなど、各種アセンブリサービスもお任せ下さい。

各種キッティング
インストール･キッティング
ご希望の OS・アプリケーションのインストール、ご指定の CD などの添付品の同梱等、各種キッティング作業も承ります。

信頼性を高めます
出荷前検査の実施
出荷前にエージングテスト、負荷テスト等を実施します。貴社ご指定の検査や評価レポートの添付などにも対応します。

安心の国内サポート
修理･技術サポート
修理や技術サポートを実施します。修理レポートの作成など、国内でのサポート体制を整えています。

貸出無料
評価機貸出
ネクスコムの製品を無料にてお貸出しします。導入前のパフォーマンスの確認や評価にご利用ください。

修理サポートサービス

18 ヶ月間の無償修理保証 (標準保証)
標準品は弊社発送日より 18 ヶ月間の無償修理保証が添付されています。(保証書を発行しない出荷履歴管理システムにより、出荷商品の詳細は弊社で管理しております)

国内での修理対応
ネクスコム・ジャパンにて修理が可能な場合は、国内修理により短期間にて返却します。

センドバックによる受付
修理品を弊社まで発送頂き、弊社にて不良状況の確認･解析･修理を実施します。

本社 (NEXCOM International) での修理対応
ネクスコム・ジャパンにて修理が不可能な場合は、本社の RMA センターへ発送します。

その他オプションサービス

最長５年延長保証のオプションサポート
ワランティプログラム
ネクスコム･ジャパン ワランティプログラムは、NDiS シリーズ等の弊社製品をシステムで購入いただいた際に、所定の費用を購入時、お支払いいただくことにより、最長 5 年間修理費用が無償になるプログラムです。

※詳細は別紙ワランティ規定をご覧下さい。

- 何回でも修理費無料！
- 年８％とリーズナブル
- 2,3,4,5年間の選択可
- 1台から対応

標準保証 18か月 ＋ 延長保証(オプション)

安心の延長保証

最大５年間

USBでメモリブートし、簡単リカバリ　パラゴンライト 新登場
リカバリ USB メモリ添付サービス
製品を購入時にリカバリ USB メモリ添付サービスをオプションにてご利用頂けます。出荷時の Windows イメージを USB メモリに保存して添付しますので、障害発生時に出荷時の状態に簡単に復旧することができます。また、お客様のアプリケーション等を含めたオリジナルのリカバリイメージを何回でも作成可能です。お客様でイメージを作成するパラゴンライト (USB メモリとパラゴンソフトウェアのみ) も低価格でご用意しています。
(※ Windows OS のみ対応となります。日本語版が標準ですが、英語版も対応可能です。)

PARAGON SOFTWARE

【USB リカバリの資料】
NEXCOM テクニカルサポートページ
カタログ・マニュアルダウンロード

ネクスコム・ジャパンオリジナル
ODM サービス

フロントパネル製作などオリジナルブランド品の制作をお手伝い

ODMソリューションその①
キッティングサービス
Windows や Linux や貴社専用のアプリケーションのインストールなど各種キッティングサービスを行います。貴社での面倒なインストール作業を削減し、到着したその日からすぐにお使い頂けます。

ODMソリューションその②
ソフトのカスタマイズ
BIOS のカスタマイズ（ロゴ表示・デフォルト値の変更）や WindowsOS のイメージ作成・構築をはじめ各種アプリケーション開発のお手伝いも可能です。

ODMソリューションその③
パネルのステッカー製作
ステッカーの製作は 200 枚から承ります。ステッカーを弊社でお預かりし、本体ご注文時に貼り付けて出荷致します。

ODMソリューションその④
カラーチェンジ
ケースのカラーチェンジは 200 台ロットより対応致します。また社名やロゴ、インターフェース名の変更も可能です。

ODMソリューションその⑤
ボードのカスタマイズ
ボード上のコンポーネントの取外しや変更など、I/O や機能のカスタマイズが可能です。

ODMソリューションその⑥
各種認証取得
標準にて CE と FCC 認証を取得していますが、ご希望に合わせて、VCCI や UL、CCC などの取得手続きを別途行います。

ネクスコム・ジャパンオリジナル
ネクスコム IoT ソリューション

SIMCom Wireless Solution社製
LTE/5G通信内蔵対応　モバイルネットワークで遠隔制御･稼働監視･遠隔保守･メンテナンスを実現

※アンテナに防水等級はありません。

5G モジュール



SIM7600JC-H-MPCIeモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大150Mbps (FDD-LTE)

5G アンテナ

SIM7600JC-H-MPCIeモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)



ダイポールアンテナ

LTE モジュール



SIM7600JC-H-M2モジュール

型式名	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30～80℃



SIM7600JC-H-MPCIeモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE
ダウンリンク	最大150Mbps (FDD-LTE)
アップリンク	最大50Mbps (FDD-LTE)
動作温度	-30～80℃

LTE アンテナ

1



ダイポールアンテナ

2



無指向性アンテナ

SIM7600JC-H-MPCIeモジュール

対応回線	docomo/au/Softbank
アクセス方式	FDD-LTE